

745931-8 ✓ 有效

AMPLIMITE | AMPLIMITE HDE

TE 内部编号 745931-8

Socket Contact, Gold, Size 20 Contact Size, 30 – 26 AWG Wire Size, .05 – .15 mm² Wire Size, Insulation Displacement (IDC), AMPLIMITE HDE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子 > D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号



端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金**

端子大小: **尺寸 20**

线径: **.05 – .15 mm²**

[所有 D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号 \(56\)](#)

产品特性

接触件特性

	30 μin
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金
端子大小	尺寸 20
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	1.5 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.52 mm[.06 in]
线径	.05 – .15 mm ²

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

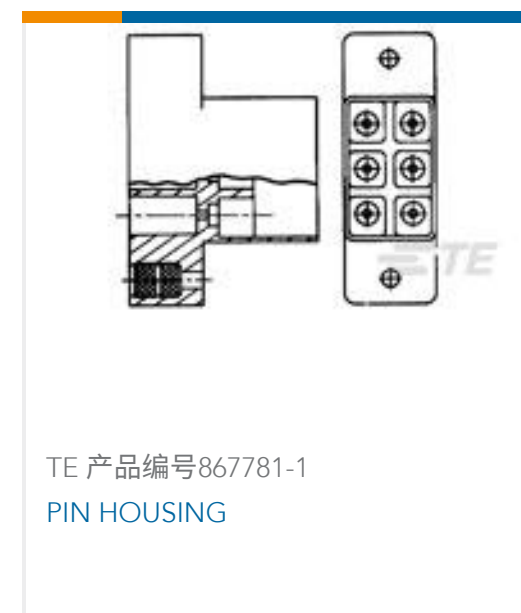
配套部件



该系列中的其他产品 | AMPLIMITE HDE



客户还购买了





文档

产品图纸

[CONT, SOCKET, PLATED, HDE, #26-30](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_745931-8_AG.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_745931-8_AG.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_745931-8_AG.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[Hand Crimping Tool 90398-1](#)

英文版本